

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 1 区分
【発行日】平成 19 年 2 月 1 日 (2007.2.1)

【公開番号】特開 2005-99052 (P2005-99052A)
【公開日】平成 17 年 4 月 14 日 (2005.4.14)
【年通号数】公開・登録公報 2005-015
【出願番号】特願 2004-374733 (P2004-374733)
【国際特許分類】

G 0 1 R 1/073 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 1/073 F

【手続補正書】
【提出日】平成 18 年 11 月 23 日 (2006.11.23)
【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項 2
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項 2】

メッキで形成された前記プローブピンが、樹脂で形成された前記プローブ保持部に埋め込まれていることを特徴とする請求項 1 に記載のプローブユニットの製造方法。

【手続補正 2】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項 3
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項 3】

レジストを用いて前記プローブ保持部の外形を形成することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のプローブユニットの製造方法。